池州华宇电子科技股份有限公司 HISEMI CHI ZHOU HISEMI ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD 焊线图纸 Bonding Diagram					客户代码 Customer No.	800	线图号 Drawing No.	HY-PX-008-747 A	
					产品名称 Product Type	HS514	HS5146_M2 封裝外型 PKG Type		SOP16L(12R)
焊线种类 Wire Type	焊线直1 Wire Dia		焊线根数 NO. of wire	焊线总长(μm) Total wire length	最长线长(μm) Longest wire length	最短线长(μm) Shortest wire length	塑封料型号(绿色环保) Compound Type (Green)		LF载体尺寸 LF Pad Size
合金丝 Ag	20		16	22791	1685		/		SOP16L-12R (80*80mil²) (2032*2032um²)
客户图号 Customer drawin	g NO.								•



